

公司代码:688130

证券简称:晶华微

杭州晶华微电子股份有限公司

2024 年 度 报 告 摘 要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站自行阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2024 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对 2024 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的专项说明全文。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 ☒ 否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案:公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本和减公司回购专用证券账户中股份为基数,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股,不派发现金红利,不送红股。截至2025年3月31日,公司总股本33,126,248股,扣除回购专用证券账户中股份后总股本为32,549,489股,合计转增27,764,848股。转增后公司总股本将增加至120,891,094股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司将维持每转增股的比例不变,相应调整转增的总额,并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配预案:本公司转增股本预案已按2025年4月17日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ☒ 不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1.公司股票简称

√适用 ☒ 不适用

公司股票简称	股票简称	股票简称	股票简称
股票简称	股票简称	股票简称	股票简称
股票代码	股票代码	股票代码	股票代码
股票代码	股票代码	股票代码	股票代码

1.2.公司住所/注册地址

□适用 ☒ 不适用

1.3.联系方式

董事会秘书	姓名	姓名	姓名
姓名	姓名	姓名	姓名
姓名	姓名	姓名	姓名
姓名	姓名	姓名	姓名
姓名	姓名	姓名	姓名

2.报告期公司主要业务简介

2.1.主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。从应用领域来看,公司芯片产品主要终端应用具体如下:

1. 医疗健康SoC芯片

公司医疗健康SoC芯片是基于高精度ADC的信号处理SoC技术,包括红外测距信号处理芯片、智能健康感知SoC芯片、人体健康参数测量专用SoC芯片等,广泛应用于红外测距、体检秤、健康秤、血压计、血氧计等各类医疗健康产品。

(1) 红外测距信号处理芯片

公司红外测距信号处理芯片研发及应用方案开发能力的IC设计企业,连续多年大规模量产,产品的高可靠性、高稳定性受到了国内外知名厂商的认可,公司红外测距信号处理芯片采用的单芯片SoC技术即可一站式完成信号测量、模数转换、数据处理、内置LVD/LDO驱动及通信接口等功能,能够节省外围器件,提高生产效率,为终端客户提供集成度、高性价比的红外测距解决方案;同时,公司在红外测距领域具备成熟的应用开发团队,在算法上能够根据不同应用场景的特点对传感器信号和环境温度进行精准补偿,从而进一步提高红外测距测量的准确度。

(2) 智能健康感知SoC芯片

公司智能健康感知SoC芯片主要应用于人体秤、厨房秤、健康秤、智能测脂秤(蓝牙/WiFi)等各类消费产品。人体秤、智能测脂秤、健康秤可为用户提供便捷、测量